

レーザー加工の基礎講座 開催報告

「非接触除去加工レーザー加工」技能検定学科試験対策講座

主催：レーザー協会

開催日時：2024年8月2日（金）

会場：中央大学理工学部6号館2階6210号室（後楽園キャンパス）

受講内容：2級講座（9時～12時）

1級講座（13時～16時）

受講費用：会員3万円、非会員5万円（テキスト含）

申込先：レーザー協会事務局 田附宙美_laser@mech.saitama-u.ac.jp、FAX：048-858-3709

開催趣旨：昨年（令和5年）、我が国で初めてレーザー加工に関する国家資格の技能検定「非接触除去加工レーザー加工」が実施されました。検定では、「実技」と「学科」の二つが科せられました。学科試験はレーザーや加工技術の他にも、基礎的な電気と機械の知識が問われ、厚労省HPに試験問題と解答が公開されましたが、解説がありませんでした。そこで、レーザー協会では問題内容を精査し丁寧な解説を加えることを第一に、レーザー加工の基礎講座「非接触除去加工レーザー加工技能検定学会試験対策講座」を開催しました。

開催報告：実践教育、技能五輪に携わって来られた千葉工業大学 徳永剛先生に講師を務めて頂きました。さらに、質疑応答では産業界からの説明を三菱電機の村井運営理事からして頂きました。初回ということで、準備にも時間がなく、開催の宣伝も不十分でしたが、受講生は7名集まりました。講座では、基礎的な知識から実践に至るまで段階を踏んで懇切丁寧な解説がなされ、参加者には大変有意義なものとなりました。各級用テキストも充実しており、今後の基礎講座の発展が大いに期待されました。

